

<<电子装配工操作技术>>

图书基本信息

书名：<<电子装配工操作技术>>

13位ISBN编号：9787533738228

10位ISBN编号：7533738225

出版时间：2008-3

出版时间：安徽科技出版社图书服

作者：曹光跃

页数：127

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<电子装配工操作技术>>

内容概要

本书根据《中华人民共和国职业技能鉴定规范——无线电装接工(中级)》编写。

全书共分八章，分别介绍了焊接技术、装配工艺基础、表面安装设备等电子装配工有关内容，并附有无线电装接工中级理论考核试卷、操作考核题及评分标准。

本书的特点是实用、通俗易懂，突出电子特种行业技能鉴定的特点，去除烦琐的理论说教，用最直观的实例、最通俗的语言，说明操作的步骤、过程与技巧。

本书可作为高职高专院校相关专业教材，也可供电子与通信领域内的工程技术人员培训、考级或自修参考。

<<电子装配工操作技术>>

书籍目录

第一章 焊接技术 第一节 焊接基础知识 第二节 焊接工具 第三节 焊料与焊剂 第四节 插装元件的引线成形与安装 第五节 手工焊接工艺 第六节 印制电路板的手工焊接 第七节 表面安装技术(SMT) 第二章 装配工艺基础 第一节 常用工具与材料 第二节 装配中的加工工艺 第三节 装配中的安装工艺 第三章 表面安装设备 第一节 PCB印刷机 第二节 贴片机 第三节 再流焊炉 第四节 自动检测设备 第四章 工艺文件知识 第一节 常用工艺文件 第二节 电子整机装配工艺文件 第五章 电子测量知识与仪器 第一节 误差知识 第二节 数字处理知识 第三节 常用测量仪器仪表 第六章 零部件的检测技术 第一节 电阻器与电位器 第二节 电容器 第三节 电感器 第四节 半导体器件 第五节 电声器件与电真空器件 第六节 磁性材料、磁头与磁带 第七节 元器件仪表检测技术 第八节 电气零件、部件的检测 第九节 机械部件的检测 第七章 较复杂产品的整机装配技术 第一节 整机安装工艺 第二节 总装接线工艺 第三节 整机装配实例 第八章 装接图的绘制与装接工序安排 第一节 电路图的作用及绘制规定 第二节 接线图的作用及绘制规定 第三节 印制电路图的绘制 第四节 装接工序的安排 附录 电子装配工理论知识测试试卷 电子装配工技能测试准备通知单 电子装配工技能测试试卷参考文献

<<电子装配工操作技术>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>